### PLASMA PROCESSOR HAVING PLASMA HEATING MECHANISM

H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/302; C23F4/00

Publication number: JP6053173 Publication date: 1994-02-25

Inventor: WATANABE SEIICHI: FURUSE MUNEO

Applicant: HITACHI LTD

Classification: - International: C23F4/00: H01L21/302: H01L21/3065; C23F4/00;

- European:

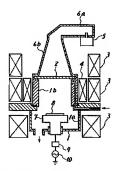
Application number: JP19920206422 19920803

Priority number(s): JP19920206422 19920803

Report a data error here

#### Abstract of JP6053173

PURPOSE:To enable high-speed plasma processing with a high-density plasma generated by providing a plasma heating mechanism separately from a plasmagenerating microwave generator and a plasma-generating magnetic field generator. CONSTITUTION:A processing chamber 1 is inside a magnetic field region generated by coils 3, 4. Microwaves emitted from a magnetron 5 propagate through waveguides 6a, 6b, pass through a quartz window 2, and enter the processing chamber 1. The coil 3 has a DC power source connected to generate a stationary field, and a plasma is generated in the processing chamber 1 by interaction with microwaves. On the other hand, the coil 4 has an AC power source or a high frequency power source connected to generate an alternating field. Thus, the plasma is Jouleheated to generate high-density plasma. Therefore, a high-speed plasma processing is possible.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

特開平6-53173 (43)公開日 平成6年(1994)2月25日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 1 L 21/302	В	9277-4M		
C 2 3 F 4/00	D	8414-4K		
	G	8414-4K		

## お酵母 主酵母 酵母座の粉を(今 6 草)

(21)出願番号	特顯平4-206422	(71)出願人	000005108	
			株式会社日立製作所	
(22) 出願日	平成4年(1992)8月3日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地		
		(72)発明者	渡辺 成一	
			茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日	
			立製作所機械研究所内	
		(72)発明者	古瀬 宗雄	
			茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日	
			立製作所機械研究所内	
		(74)代理人	弁理士 高田 幸彦	

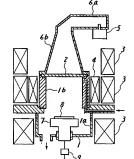
図/

## (54) 【発明の名称】 プラズマ加熱機構を有するプラズマ処理装置

## (57) 【要約】

【構成】マイクロ波を利用したプラズマ処理装置におい て、ジュール加熱あるいは電磁波加熱あるいはビーム加 熱あるいは断熱圧縮加熱等のプラズマ加熱機構を設ける ように構成した。

【効果】生成されたプラズマを追加加熱することができ るので、高密度プラズマが生成され、高速プラズマ処理 が可能になるという効果がある。



【特許請求の範囲】

【請求項1】マイクロ波を利用したプラズマ発生装置と 減圧可能な処理室とガス供給装置と真空排気装置とより 成るプラズマ処理装置において、プラズマ加熱機構を設 けたことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

1

【請求項2】前記プラズマ加熱機構がジュール加熱であ ることを特徴とする請求項1記載のプラズマ処理装置。 【請求項3】前記プラズマ加熱機構が電磁場加熱である ことを特徴とする請求項1記載のプラズマ処理装置。 ことを特徴とする請求項1記載のプラズマ処理装置。 【請求項5】前記プラズマ加熱機構が断熱圧縮加熱であ

ることを特徴とする請求項1記載のプラズマ処理装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プラズマ処理装置に関 するものである。

[0002]

[従来の技術] 従来のプラズマ処理装置は、例えば、特 生成用のマイクロ波発生装置及びプラズマ生成用の磁場 発生装置で構成されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、生成 されるプラズマの高密度化の点について配慮がされてお らず、高速にプラズマ処理ができないという欠点があっ た。

【0004】本発明の目的は、生成されたプラズマを追 加加熱できる機能を設けることにより、高密度プラズマ を生成し、高速プラズマ処理が可能なマイクロ波プラズ 30 マ処理装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、プラズマ牛成用のマイクロ波発生装置及びプラズマ 生成用の磁場発生装置の他に別にプラズマ加熱機構を設 けたものである。上記プラズマ加熱機構として、ジュー ル加熱あるいは電磁波加熱あるいはビーム加熱あるいは 断熱圧縮加熱を用いたものである。

[0006]

ズマ生成用の磁場発生装置の他に別途設けた、ジュール 加勢あるいは電磁波加熱あるいはピーム加熱あるいは断 熱圧縮加熱を用いたプラズマ加熱機構は、生成されたプ ラズマを追加加熱するように作用する。それによって、 高密度プラズマが生成され、高速プラズマ処理が可能に なる。

[0007]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1により説明す る。

イクロ波ドライエッチング装置を示す。図1において、 容器1a、容器1b及び石英窓2で区画された処理室1 の内部を真空排気装置 (図示省略) により減圧した後、 ガス供給装置(図示省略)によりエッチングガスを処理 室1内に導入し、処理室1内を所望の圧力に調整する。 また処理室1は、コイル3、コイル4により生成される 磁場領域内にある。マグネトロン5より発した、例え ば、2. 45GHzのマイクロ波は、導波管6a、6b 内を伝播し、石英窓2を透過して処理室1内に入射され 【請求項4】前記プラズマ加熱機構がピーム加熱である 10 る。このマイクロ波によって生成されたプラズマによ り、試料台7に載置された被処理材8がエッチング処理 される。また被処理材8のエッチング形状を制御するた め、試料台7には、整合器9を介して高周波電源10が 接続され、高周波電圧が印加されている。

【0009】本実施例の場合、コイル3には直流電源が 接続されており、定常磁場が生成され、マイクロ波との 相互作用により、処理室1内にプラズマが生成される。 一方、コイル4には交流電源あるいは高周波電源が接続 されており、交番磁場を生成している。このため、処理 公昭53-34461号公報に記載のように、プラズマ 20 室1内に生成したプラズマ中には、上記交番磁場を打ち 消すように交番電流が流れる。つまり、上記交番磁場に より、プラズマはジュール加熱され、高密度プラズマが 生成される。

> 【0010】本実施例によれば、プラズマを加熱するこ とができるので、高密度プラズマが生成され、高速プラ ズマ処理が可能になるという効果がある。

[0011]次に、本発明の第2の実施例を図2により 説明する。本実施例では、ドーム型の石英ベルジャ11 と容器1 aにより、処理室1を構成している。本実施例 の場合、ドーム型の石英ベルジャ11の外周に配置され た導波管6 dの外周にジュール加熱用のコイル4が配置 されている。本実施例によれば、第1の実施例と同様の 効果がある。

【0012】次に、本発明の第3の実施例を図3及び図 4により説明する。本実施例では、磁場はコイル3及び コイル12により生成されており、コイル12に流れる 電流波形を図4に示す。つまり、コイル12には、直流 成分と交流成分が重畳された電流が流れており、定常磁 場と交番磁場が重畳された磁場が生成される。このた 【作用】プラズマ生成用のマイクロ波発生装置及びプラ 40 め、プラズマはジュール加熱され、高密度プラズマが生 成される。本実施例によれば、第1の実施例の効果の他 に、コイルを小さく製作することができるので、装置全 体を小型化できるという効果がある。

【0013】次に、本発明の第4の実施例を図5により 説明する。本実施例では、導波管6dの内側でかつドー ム型の石英ベルジャ11の外周にコイル13が設けられ ている。コイル13には、整合器14を介して高周波電 源15が接続されている。処理室1内に生成されたプラ ズマは、コイル13より発する電磁波が照射されること 【0008】図1は、本発明の一実施例である有磁場マ 50 により加熱され、高密度プラズマが生成される。本実施 例によれば第1の実施例と同様の効果がある。

[0014] 次に、本発明の第5の実施例を図6により 説明する。本実施例では、電磁場加熱用のコイル13を 処理室1内に設けたものである。本実施例によれば第1 の実施例と同様の効果がある。

[0015] 水に、木発明の第6の実施解を図7により 説明する。本実施例では、プラズマ加熱用の電磁波を処理 理塞1内に準入するために、ループアンテナ16を用い ている。本実施例ではループアンテナ16を用いたが、 その他ダイボールアンテナきるいはスロットアンテナを 加いてもよい。またプラズマ中にワイヤーを導入する、 いわゆるシングルプロープをアンテナとして用いてもよい。 また、グリッドをアンテナとして用いてもよい。 らに、リジタノコイルをアンテナとして用いてもよい。 本実施例によれば第10実施例と同様の効果がある。

[0016] 次に、本発明の第7の実施例を図るにより 説明する。本実施例では、マイクロ波発生装置17より 発したマイクロ波を、導破管18及び石炭密19を通し て処理室1内に導入することにより、プラズマを加熱 し、高額度プラズマを生成している。本実施例によれば 20 第1の実施例に開始の効果がある。

[0017]以上、第4及至第7の実施例において、電磁波加熱の例を示したが、加熱に利用する電磁波の周波 酸は、電磁波加熱の種類、つまり電子サイクロトロン共 鳴加熱、イオンサイクロトロン共鳴加熱、低域混成波加 熱、アルヴェン波加熱、走行時間磁気ボンブ加熱等によ り決定され、電磁波の伝送方式、アンテナあるいはコイ ルの形状も、電磁波の周波数に応じて決定することが望 ましい。

(0018) 次に、本発明の第8の実施例を図9により 30 説明する、本実施例では処理室1内に電極20が設けられており、電極20には整合器21を介して高円設電源22が接続されている。電極20に高周設電圧が印加されると、ブラズマに接している電極20個上にはイオンシースが加速され、電極20と衝突し2次電子を放出する。この2次電子はイオンシースにより加速され、ブラズマーに入りされる。つまり、電極20より第2ではイオンシースにより加速されて、ブラズマーに入財される。つまり、電極20より第2マが生成される。本実施例の場合には、特にコイル3により生成 40 右れ竜航力回線とイオンシース内の径方向電景との相互作用により、いわゆるマグネトロン放電の効果が加わるため、更に高密度プラズマを生成することができる。

[0019] 本実施例によれば、第1の実施例と同様の 効果がある。また電極200内両に石英円筒を設けることによりプラスマ中に重金属イオンが振入することを防止できる。また電極200内両に石英等の絶縁物を設け ない場合は、電極20に直流電源を接続し、負のバイア ない場合は、電極20に直流電源を接続し、負のバイア 3個圧を印加することによっても、プラズマ中に電子ビ 50

ームを供給することができるので、第8の実施例と同様 の効果が得られる。

[0020] 次に、本発明の第9の実施例を図10により説明する。本実施例では、差動排気装置を有し、ラメントと加速用等のグリッドからなる電子ビーム供給装置23水、処理室1に接続され、電子ビーム供給装置23水り発する電子ビームを処理室1内のプラズマに入射し、プラズマを加熱することにより高密度プラズマを生成する。

(0021)本実施例では第1の実施例と同様の効果が得られる。第9の実施例といて、電子ビー人保険報 ではかりに付から、第2の実施例において、電子ビー人保険報酬を 23の代わりにイオンビームを入射することによりプラズマを加熱しても第9の実施例に同様の効果が得1 6る。更に、第9の実施例において、電子ビー人供給装置23の代わりに中性粒子ビーム保給装置23の代わりに中性粒子ビーム保給装置を取り付け、処理窓1内のプラズマに中性粒子ビームを入射することによりプラズマを加熱しても第9の実施例と同様の効果が得られる。

20 [0022]また、図3において、コイル3に急激に大 電液を液し、強磁器を生成することにより、プラズマの 体液を減少させる、いわゆる断熱圧縮によってもプラズ マを加熱することができるので、第10実施例と同様の 効果が得られる。

[0023] また、上配の各実施例では、有磁場ドライ エッチング装度について述べたが、その他のマイクロ液 を利用したドライエッチング装置、プラズマCVD装 億、アッシング装置等のプラズマ処理装置についても、 同様の作用効果が得られるものである。

0 [0024]

【発明の効果】本発明によれば、生成されたプラズマを 追加加熱することができるので、高密度プラズマが生成 され、高速プラズマ処理が可能になるという効果があ る。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の有磁場マイクロ波ドラ イエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図2】本発明の第2の実施例の有磁場マイクロ波ドラ イエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図3】本発明の第3の実施例の有磁場マイクロ波ドライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【図4】本発明の第3の実施例におけるコイル12に流 れる電流の時間変化を示す説明図である。

【図5】本発明の第4の実施例の有磁場マイクロ波ドラ イエッチング装置の処理室部の経断面図である。

[図6] 本発明の第5の実施例の有磁場マイクロ波ドラ イエッチング装置の処理室部の緩断面図である。 [図7] 本発明の第6の実施例の有磁場マイクロ波ドラ

イエッチング装置の処理室部の緩断面図である。 【図8】本発明の第7の実施例の有磁場マイクロ波ドラ

407

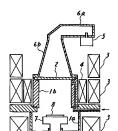
- 5

イエッチング装置の処理室部の縦断面図である。 【図9】本発明の第8の実施例の有磁場マイクロ波ドラ イエッチング装置の処理室部の縦断面図である。 【図10】本発明の第9の実施例の有磁場マイクロ波ド

ライエッチング装置の処理室部の縦断面図である。

【符号の説明】

図/

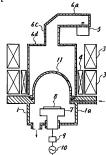


[図1]

1…処理室、2, 19…石英窓、3, 4, 12, 13… コイル、5…マグネトロン、6,18…導波管、7…試 料台、8…被処理材、9,14,21…整合器、10, 15, 22…高周波電源、11…石英ペルジャ、16… ループアンテナ、17…マイクロ波発生装置、20…電

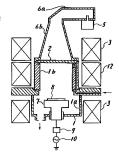
[図2]

図 2

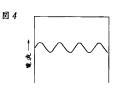


[図3]

図3

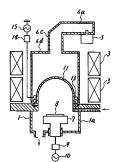


[図4]

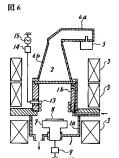


[図5]

図 5

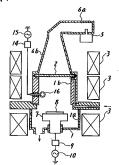


[図6]

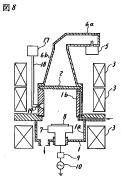


[図7]

図 7



[図8]



...

[図9]

[図10]

図 9

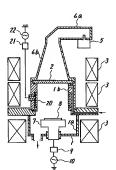


図10

